(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-47883

(43)公開日 平成6年(1994)2月22日

(51) Int.Cl.5

識別記号 **「广内整理番号**

FΙ

技術表示箇所

B 3 2 B 31/00

B 0 5 D 5/06

7141-4F

1 0 4 D 8720-4D

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-202207

(22)出願日

平成4年(1992)7月29日

(71)出願人 000003193

凸版印刷株式会社

東京都台東区台東1丁目5番1号

(72)発明者 鈴木 幸雄

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

(72)発明者 藤江 幸男

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

(72)発明者 日西 英二

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印

刷株式会社内

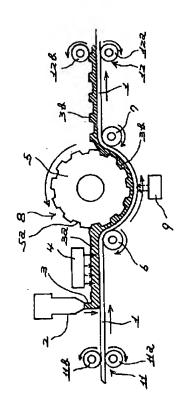
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 電離放射線照射によるエンポスシート製造方法

(57)【要約】

【目的】紫外線と電子線を用いてプレポリマーを硬化さ せることによってエンポスシートを製造する方法であっ て、比較的容易なエンポスシート製造条件の設定を可能 とし、プレポリマーの樹脂パンクの発生を抑制すること によって、良好なエンポス再現性を備えたエンポスシー トを製造することにある。

【構成】送行するペースシート1に電離放射線硬化型樹 脂3を塗布する工程と、該ベースシートの電離放射線硬 化型樹脂を紫外線照射手段4にて半硬化するプレキュア 一工程と、該ペースシート面の半硬化した電離放射線硬 化型樹脂をエンポス金型ロール5周面に巻付け、電子線 照射手段9にて硬化させるエンポス硬化工程を含むこと を特徴とする電離放射線照射によるエンポスシート製造 方法。



【特許請求の範囲】

【請求項1】送行するペースシート面に電離放射線硬化 型樹脂を塗布する工程と、該ベースシート面の電離放射 線硬化型樹脂を紫外線照射して半硬化するプレキュアー 工程と、該ベースシート面の半硬化した電離放射線硬化 型樹脂をエンポス金型ロール周面に巻付けながら電子線 を照射して硬化させるエンポス硬化工程を含むことを特 徴とする電離放射線照射によるエンポスシート製造方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、建装材として使用する エンポス化粧シートなど、表面に所定の凹凸エンポス成 形面を備えたエンポスシートの製造方法に関し、特に電 離放射線照射によるエンポスシートの製造方法に関す る。

[0002]

【従来の技術】従来のエンポスシートの製造方法は、加 熱した所定の合成樹脂製材料シートを所定のパターンの プレスエンポス金型ロールとプレスロールとの間に導入 20 してプレスし、該材料シート面に所定のエンポスパター ンを形成することによりエンポスシートを製造してい る。

【0003】又、他のエンポスシートの製造方法として は、所定のベートシート(樹脂製、紙製、繊維状基材) 面に、EB(電子線)硬化型プレポリマーを塗布し、該 ベースシート面に塗布されたプレポリマー面を、所定の エンポス金型ロールの金型面に巻付けながら電子線(E B) ピーム光を照射して硬化(キュアー) させて該プレ ポリマー表面に所定のエンポスパターンを連続的に形成 30 する方法が、例えば特開昭57-21966号公報に開 示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記電子線を用いてプ レポリマーを硬化させることによって製造されるエンボ スシートにおいては、ペースシート面に塗布された電子 線の未だ照射を全く受けていない未硬化状態の液状のプ レポリマーと金型面との接触個所で、シート幅方向にあ る高さの盛り上がりをもったプレポリマーの余剰溜まり (樹脂パンク)が発生する。

【0005】その樹脂パンクの高さは、ペースシートへ のプレポリマーの塗布量、ベースシート若しくはエンボ ス金型ロールの送行速度、エンポス金型ロールとプレス ロールとの間の間隙量などの製造条件によって異なるも ので、樹脂パンクが必要以上に高く発生した場合には、 エンポスパターンの凹凸再現性に良い影響を与えないこ とが知られている。

【0006】そのため、従来、上記電子線を用いてプレ ポリマーを硬化させることによってエンポスシートを製 造する場合においては、良好なエンポスパターンの再現 50 型のレンズを線条に配列したレンチキュラースクリーン

を得るための条件設定が難しいものである。

【0007】本発明は、紫外線と電子線を用いてプレポ リマーを硬化させることによってエンポスシートを製造 する方法であって、比較的容易なエンポスシート製造条 件の設定を可能とし、プレポリマーの樹脂パンクの発生 を抑制することによって、良好なエンポス再現性を備え たエンポスシートを製造することにある。

2

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は、送行するベー 10 スシート面に電離放射線硬化型樹脂を塗布する工程と、 該ベースシート面の電離放射線硬化型樹脂を紫外線照射 して半硬化するプレキュアー工程と、該ペースシート面 の半硬化した電離放射線硬化型樹脂をエンポス金型ロー ル周面に巻付けながら電子線を照射して硬化させるエン ポス硬化工程を含むことを特徴とする電離放射線照射に よるエンポスシート製造方法である。

[0009]

【実施例】本発明の電離放射線照射によるエンポスシー ト製造方法を、図1の実施例に従って説明する。対向押 圧する1対のロール11a、11b(少なくとも一方の ロールは駆動源にて駆動回転するロール)からなるイン フィードロール11によって、巻取(ウエブ)状のペー スシート1を送行させて前方に供給する。ペースシート 1送行方向下流側の該ペースシート1送行路上には、図 1に示すように、ロールコーター方式、エクストルーダ ー方式等による樹脂液塗布手段2を備え、該樹脂液塗布 手段2のベースシート1送行方向下流側には、UV(紫 外線) 照射手段4を備える。

【0010】前記樹脂液塗布手段2と、UV照射手段4 の下側を送行させた該ベースシート1を、エンポス成形 手段8に導入する。該エンポス成形手段8は、所定のエ ンポスパターン(凹部5a)を刻設したエンポス金型ロ ール5 (駆動源にて駆動回転) と、該エンポス金型ロー ル5周面に所定の間隔(少なくともペースシート1の厚 味と、塗布した電離放射線硬化型樹脂3の塗布厚との総 厚値より小さい値の間隔) を開けて離間対向して設けた 金属製若しくはゴム製のプレスロール6 (駆動回転若し くはエンポス金型ロールの回転に従動して回転)と、押 さえロール7 (駆動回転若しくはエンポス金型ロールの 回転に従動して回転)を備え、該プレスロール6と押さ えロール7との間のペースシート1送行路上には、図1 に示すようにEB(電子線)照射手段9を備える。

【0011】なお、上記エンポス成形手段8のエンポス 金型ロール5の周面に形成されるエンポスパターン(凹 部5a)としては、適宜パターンを使用することが可能 であり、例えば、建装材の化粧シートとして利用される エンポスシートとして、木目柄に同調するような木目調 のエンポスパターンが使用される。

【0012】又、光学シート(例えば、表面にカマポコ



シート、集光性あるいは散光性のエンポス面を備える透 過型若しくは反射型のプロジェクションスクリーンシー ト) などのエンポスシートをエンポス成形するためのエ ンポスパターンが使用される。

【0013】続いて、ペースシート1を、エンポス成形 手段8のエンポス金型ロール5と、それぞれプレスロー ル6、押さえロール7との間に導入する。

【0014】続いて、該ベースシート1を、対向押圧す る1対のロール12a, 12b (少なくとも一方のロー ルは駆動源にて駆動回転するロール)からなるアウトフ 10 ィードロール12に導入して、該ペースシート1を弛み のない状態で、所定の送行張力を保持して前方に送行排 出するものである。

【0015】本発明の電離放射線照射によるエンポスシ ート製造方法を、図1の実施例に従って以下に詳細に説 明する。まず、インフィードロール11と、アウトフィ ードロール12とによって、所定の送行張力を付与し て、弛みなく送行させたペースシート1表面に、エクス トルーダー途布手段2を用いて電離放射線硬化型樹脂3 を所定の塗布厚にて均一に塗布する。なお、ベースシー 20 ト1の送行張力は弛みのないように適宜設定できるが、 余り強い張力を掛けた場合にはエンポス成形後のエンポ スシートに、カールなどシート内部歪みが発生するの で、歪みの発生しない適正な張力に設定することが必要 である。

【0016】なお、上記電離放射線硬化型樹脂3として は、エンポスシートの製造目的、用途などに応じて、ビ ニル系樹脂、スチレン系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、 アクリル系樹脂、飽和ポリエステル樹脂など熱可塑性樹 使用)、若しくはプレポリマー(適宜溶媒にて液状化し たもの)、又はこれらの複合樹脂が使用でき、又、ウレ タン系樹脂、フェノール系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリ エステル樹脂など熱硬化性樹脂のモノマー(必要に応じ て適宜溶媒にて希釈して使用)が使用される。

【0017】続いて、前記電離放射線硬化型樹脂3の塗 布されたペースシート1を継続送行させながら、その表 面に塗布された電離放射線硬化型樹脂3の液状表面に、 UV照射手段4によってUV光を照射し、塗布されてい プレキュアーすることにより、ペースシート1面に均一 積層された半硬化電離放射線硬化型樹脂3aを得る。

【0018】続いて、ペースシート1を継続送行させ て、その表面に積層された前記半硬化電離放射線硬化型 樹脂3aを、駆動回転するエンポス金型ロール5とプレ スロール6との間に導入して、該半硬化電離放射線硬化 型樹脂3aをプレスロール6によってエンボス金型ロー ル5の金型凹部5a内に押し入れながらエンポス成形す

ンポス金型ロール5に対して反対面から、該ベースシー ト1にEB(電子線) 照射手段によって電子線を照射す ることによって、該ペースシート1の送行速度と同速の 周速度にて駆動回転するエンボス金型ロール5の金型凹 部5 a 内に押し込まれている前記半硬化電離放射線硬化 型樹脂3aに電子線を照射し、凹部5a内に押し込まれ ている状態で半硬化電離放射線硬化型樹脂3aを完全硬 化(キュアー)して、ペースシート1表面にエンポス硬 化樹脂3bを得る。

【0020】続いて、ペースシート1を継続送行させな がら、ペースシート1がエンポス金型ロール5と押さえ ロール7との間を通過後は、完全硬化したエンポス硬化 樹脂3bをベースシート1とともにエンポス金型ロール 5より剥離して、アウトフィードロール12によって排 出するものである。アウトフィードロール12によって 排出後は、適宜巻取手段によってロール状に巻取るか、 若しくはシートカッティングするものである。

【0021】以下に、具体的実施例を示す。

<実施例1>ウエブ状のペースシート(基材)として、 建材用紙 (坪量30g/m² 天馬特殊製紙 (株) 製 T K-30)の片面に、グラピア印刷インキで木目柄を印 刷したものを使用した。

【0022】エンボス金型ロールとして、通常のエンボ ス金型形成方法によって、金属ロール表面を、天然木 (導管模様) のエンポスパターン表面形状に形成したも のを使用した。

【0023】上記ペースシート(基材)を30m/mi nの送行速度にて送行させながら、該ペースシートに印 刷された木目柄上より、電離放射線硬化型樹脂(ダイセ 脂の樹脂モノマー(必要に応じて適宜溶媒にて希釈して 30 ル化学(株)製のEB-1016プレポリマー樹脂に、 メルク (株) 製のDAROCURE1173重合開始剤 を0.1重量%添加したもの)を、ロールコート法に て、塗布量100g/m²にて塗布し、塗布された該べ ースシートを、前記速度にて、水銀灯(120w)を1 灯乃至3灯装備したUV照射装置内(水銀灯1灯のみ点 灯) に通過させた後、直ちに前記エンポス金型ロール周 面のほぼ半周程度にペースシートの前記電離放射線硬化 型樹脂塗布面をホールドさせて送行させながら、エンボ ス金型ロールに対して反対側より、電子線源(5×10 る骸電離放射線硬化型樹脂3の液状表面を半硬化状態に 40 °w)を装備したEB照射装置によってEBを照射し て、前記電離放射線硬化型樹脂を完全に硬化させる。

> 【0024】硬化後は、エンポス金型ロールよりペース シートと一緒に電離放射線硬化型樹脂を剥離して、印刷 木目柄上に樹脂エンポス面を施した木目模様の形成され たエンポスシートを得た。

[0025]

【作用】本発明の電離放射線照射によるエンポスシート 製造方法は、ペースシート面の電離放射線硬化型樹脂を 紫外線照射して半硬化した後に、該電離放射線硬化型樹 【0019】続いて、継続送行するベースシート1のエ 50 脂をエンポス金型ロール周面に巻付け、電子線を照射し

て硬化させるエンポスン ト製造方法であり、液状の電 離放射線硬化型樹脂が、ニューベス金型ワージ ールとの間に導入される時点では、 樹脂は、流動性のない若しくは少ないある程度硬化した

半硬化状態、特に比較的表層に近い部分が硬化した半硬 化状態でエンポス金型ロールとプレスロールとの間に導 入されることになり、プレキュアーしない場合に比較し て樹脂パンクの発生を抑制することができる。

[0026]

【発明の効果】本発明の電離放射線照射によるエンポス 10 照射手段 5 …エンポス金型ロール シート製造方法は、紫外線と電子線を用いて電離放射線 硬化型樹脂を硬化させることによってエンボスシートを 製造する方法であって、電離放射線硬化型樹脂の樹脂パ ンクの発生を抑制することによって、比較的容易なエン

ポスシート製造条件の設定が可能となり、良好なエンボ ス再現性を備えたエンポスシートを製造することができ るものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電離放射線照射によるエンポスシート 製造方法における製造工程を説明する側面図である。

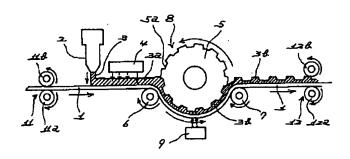
【符号の説明】

1…ベースシート 2…塗布手段 3…電離放射線硬化 型樹脂 3a…半硬化樹脂 3b…硬化樹脂 4…UV

6…プレスロール 7…押さえロール 8…エンポス成 形手段

9…EB照射手段 11…インフィードロール 12… アウトフィードロール

【図1】



フロントページの続き

(72)発明者 西島 克典

東京都台東区台東一丁目5番1号 凸版印 刷株式会社内